PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-046762

(43)Date of publication of application: 16.02.1990

(51)Int.Cl.

H01L 27/088 H03K 19/0948

(21)Application number: 63-199138

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

09.08.1988

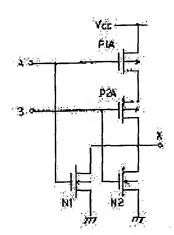
(72)Inventor: ASAHINA KATSUSHI

TAKANO SATOSHI

(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable high speed operation and reduce gate input capacitance and occupied area, by a method wherein, when two or more insulated gate field effect transistors are connected in series, the gate length of the insulated gate field effect transistor is made short, as compared with the gate length of the one which is not connected in series. CONSTITUTION: When at least one of an input A and an input B is 'high', either one of PMOSFET's P1A, P2A turns off. Since the MOSFET's are connected in series, the voltage applied between the source and drain of the PMOSFET becomes smaller than Vcc. an MISFET. whose gate length is short as compared with a circuit not connected in series, can be used in a circuit connected in series. As a result, the current of an MISFET increases, so that it is unnecessary to increase the gate width, and the gate capacitance is reduced. Thereby high speed operation is enabled.



LEGAL STATUS

[Date o. request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑫公開特許公報(A) 平2-46762

@Int. Cl. 5

識別記号

厅内整理番号

③公開 平成2年(1990)2月16日

H 01 L 27/088 H 03 K 19/0948

H 01 L 27/08 H 03 K 19/094 7735-5F 8326-5 J

102 CB

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体集積回路

> 20特 顧 昭63-199138

昭63(1988) 8月9日 22出 願

70発明 者 朝比奈 克志 兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・ @発明者 髙 野 聡

エス・アイ研究所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

1. 発明の名称

半導体集積回路

2. 特許請求の範囲

絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いて構 成された半導体集積回路において、上記絶縁ゲー ト型電界効果トランジスタが 2 以上直列に接続さ れている場合、上記絶縁ゲート型電界効果トラン ジスタのゲート長を直列に接続されていないもの と比較して短くしたことを特徴とする半導体集積 回路.

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は絶縁ゲート型電界効果トランジスタ を用いて構成される半導体集積回路に関するもの である.

(従来の技術)

第3回及び第4回は相補形金属酸化膜電界効果 トランジスタ(以下 CMOSPETという)を用いた NOR回路及びNAND回路の構成図で、図において、

P1, P2, P3, P4 tt PMOSFET, N1, N2. N 3 . N 4 は NMOSFETである。

また第5図、第6図は他の半導体集積回路の構 成図で、P5はPNOSPET、N5は NMOSPET、N6 は NMOSFET、R1は抵抗を示す。

次に動作について説明する。

第3図において、PMOSFET P1, P2は直列に 接続されているので、A=B= * 2 ox* のとき PMOSFET P1, P2が共にonするのでX= "high"となる。NMOSFET N1,N2は並列に接続 されているので、AまたはBが"high"のときNMOS FET N 1 Et L N 2 N o n f a o c X = " l ow" となり、NOR 動作をする。ここで、PMOSFET P1. P2は直列に接続されているのでX="high"を出 力しているとき、出力電流はPMOSFET P1. P2 の直列抵抗により制限される。このため高速動作 を要求される回路においては、直列に接続されて いるPMOSPET P1, P2のゲート幅を第4図にお いて並列に接続されているPHOSFET P3. P4の ゲート幅より大きくする必要があった。

この時CHOS回路に使用されるHISFET(絶縁ゲート型電界効果トランジスタ)はコンハンスメント型が使用されるので、第7図に示すように、Vosc

しかしながらMISFETのゲート長を縮小すること によりパンチスルー現象が発生し、第8図に示す ように | Vos | を増大すると Vos = 0 Vにおいて も | 1 ps | が増大する。第8図において、曲線1 は NMOSFET、曲線 2 はPMOSFET について示したも のである。ゲート長を縮小すると第8図の曲線は NMOSFET においては曲線1bから1aへ、 PMOSF ETにおいては曲線2bから2aに変化する。これ らのことより明らかなように、ゲート長を縮小す。 ることにより、MOSFETのゲート電圧によりoff す ることのできるソース・ドレイン間電圧は小さく なる。このため、第6図に示されるような回路構 成において、パンチスルー現象が発生して、 Ves = 0 Vにおいても大きな電流が流れるようなNOSF ETは使用できない。同様のことが、第5図に示す CMOSインバータ回路についても言える。このため、 ゲート長を縮小して、ゲート入力容量が小さく、 かつ、電流駆動力の大きいMISPETを使用すること は困難であった。

また、第4図に示すCMOS NAND 回路においても 直列に接続されているNMOSFET N 3 、N 4 のゲー ト幅は第 3 図において並列に接続されているNMOS FET N 1 、N 2 のゲート幅より大きくする必要が あった。

(発明が解決しようとする課題)

従来の半導体集積回路装置は以上のように構成されているので、高速動作する回路において直列に接続されている素子においては負荷駆動力を大きくするために、ゲート幅を大きくすることが必要で、このために、ゲート入力容量が大きくなったり、回路の占有面積が大きくなるなどの問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、高速動作できるとともに、ゲート入力容量が小さく、かつ占有面積が小さい半導体集積回路装置を得ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体集積回路は、絶縁ゲート型電界効果トランジスタが2以上直列に接続されている場合、上記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート長を直列に接続されていないものと比較して短くしたことを特徴とするものである。(作用)

この発明における直列に接続されている絶縁ゲート型電界トランジスタ(MISFET)のゲート長は並列に接続されているMISFETのゲート長より短く電流はより大きく流れ、ゲート容量は低減する。
「寒焔例」

以下、この発明の一実施例を図について説明する。

第1図において、P1A, P2Aはゲート長を 短くした PMOSFET、N1, N2は NMOSFETである。 A, Bは入力端子でXは出力端子である。この回 路はX-A+Bの論理式で表される論理動作を行 う NOR回路である。

次に動作について説明する。

いま、入力AまたはBのどちらが少なくとも一方が high であるとき、対応するPMOSFET P1A. P2Aのいずれかが offする。このとき、PMOSFE T は直列に接続されているので、PMOSFET のソース・ドレイン間に印加される電圧はVccより小さな値となっているので、直列接続された回路においては、そうでない回路に比較して、ゲート最の短いMISFETの電流が大きくなるので、ゲート幅を大きくする必要がなくなり、またゲート容量が低減されることにより高速動作が可能となる。

第2図は、本発明の別の実施例を示したものである。この場合、直列接続されているMISFBTはゲート長の短い MMOSFET N3A,N4Aである。ここに、上記の MOR回路で行ったのと同様に、直列接続された MMOSFET N3,N4のゲート長を短くすることによって同一の結果を得る。

また、上記実施例では、2入力のCMOS NORおよびNAND回路について述べたが、多入力のCMOS論理回路についても適用できる。

(発明の効果)

以上説明したようにこの発明によれば、絶縁ゲート型電界効果トランジスタが 2 以上直列に接続されている場合、上記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート 長を直列に接続されていないものと比較して短くしたので、高速に動作するとともに占有面積の少ない半導体集積回路装置を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

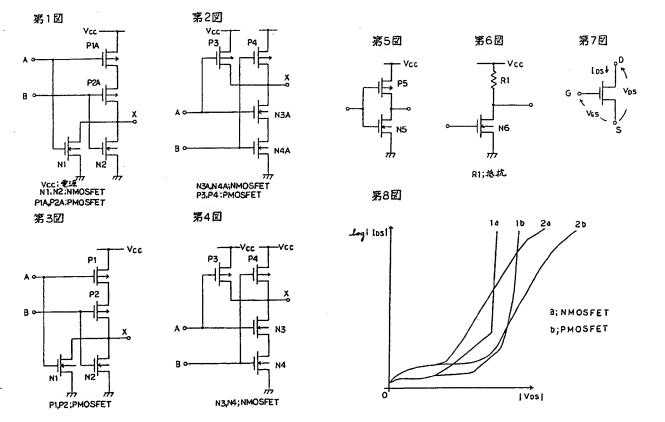
第1図はこの発明の一実施例を示す構成図、第2図はこの発明の他の一実施例を示す構成図、第3図は従来の CMOSPETを用いた NOR回路 第5図。は従来の CMOSPETを用いた NAND回路 第5図。第6図は他の半導体集積回路の一例を示す図、第7図はMISPETの程圧印加の様子を示す図、第8図はV。3=0 Vとした時のMISPETの I。3-V。3の特性図である。

N 1 , N 2 , N 3 , N 4 , N 5 , N 3 A , N 4 A は NMOSPET、 P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 1 A , P 2 A は PMOSPET、 R 1 は抵抗、 V cc は電源を示

す.

なお、図中、同一符号は同一,又は相当部分を 示す。

代理人 大 岩 増 雄(ほか2名)



手 統 補 正 杏(白発)

1 9 27 月日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

待願昭 63-199138号

2. 発明の名称

半游体集般回路

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人 住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375)弁理士 大 岩 増 雄

(連絡先03(213)3421特許部)





5. 補正の対象

発明の詳細な説明の簡。

6. 補正の内容

(1) 明細書第3頁第2行目乃至第3行目「コンハン スメント型」とあるのを「エンハンスメント型」 と補正する。

以上